

Welkom bij O-leading

O-Leading streeft ernaar uw one-stop oplossingspartner te zijn in de supply chain van EMS, inclusief PCB-ontwerp, PCB-fabricage en PCB-assemblage (PCBA). We bieden enkele van de meest geavanceerde PCB-technologie, waaronder HDI-PCB's, meerlaagse PCB's, Rigid-Flexible PCB's. We kunnen ondersteunen van snel draaien prototype tot medium & massaproductie.

Over het algemeen zijn onze wereldwijde klanten erg onder de indruk van onze diensten: snelle respons, concurrerende prijs en kwaliteitsverbintenis. Het bieden van meer waardevolle technische service en algehele oplossing is de weg die O-leidend is.

Kijkend naar de toekomst, zal O-leading zich zoals altijd concentreren op de innovatie en ontwikkeling van technologie voor de fabricage van elektronica, en zich blijven inspannen voor de one-stop service van PCB en PCBA om eersteklas services te bieden en meer waarde te creëren voor onze klanten.

KLIK DEZE VOOR MEER INFORMATIE [Fabrikant van netvoedingsmodule China](#)

Productomschrijving

Beschrijving:

HF1R0x is de Hexabitz Raspberry Pi-interfacemodule. Het sluit naadloos aan op Raspberry Pi 3B / 4B single-board computers en stelt u in staat om uw favoriete Hexabitz-modules van het Raspberry Pi-besturingssysteem aan te sluiten en te bedienen en uw eigen Raspberry Pi-hoed te bouwen. Dit is 's werelds eerste zelfgebouwde Pi-Hat-systeem!

- * Sluit alle Hexabitz-modules aan op de Raspberry Pi 3B / 3B + / 4B in horizontale en verticale configuraties met de Raspberry Pi UART seriële interface.
- * Kleine vormfactor met opties om Hexabitz-modules rondom de interface aan te sluiten en de modules van Raspberry Pi aan boord van 3.3V-voeding te voorzien.
- * Ultieme vrijheid bij het ontwerpen van de functionaliteit en vorm van uw eigen Raspberry Pi-hoed volgens uw behoeften.
- * Kan worden gecombineerd met Hexabitz M2 / M2.5 / M3 / M4 montagegatmodules (H00R1) om een stevige en goed ondersteunde hoed te bouwen.
- * Beheer en communiceer meerdere Hexabitz-modules tegelijkertijd door een array te definiëren via onze Explorefunctionaliteit.
- * Gebruik onze C ++ Hexabitz Interface-bibliotheek op Raspbian, Ubuntu of andere compatibele Linux-distributies vanuit uw C ++ of Python-applicaties.
- * HF1R0x-interfacemodule volgt Raspberry Pi Hat-specificaties (voor zover mogelijk) en wordt geleverd met ingebouwde EEPROM geprogrammeerd met Hat-identificaties en gerelateerde informatie. De module kan automatisch worden geïdentificeerd en ingesteld wanneer het Linux-systeem opstart.

Specificaties:

Voorkant

- * Fysiek en elektrisch compatibel met Raspberry Pi 3B, 3B +, 4B (1GB), 4B (2GB) en 4B (4GB).
- * ON Halfgeleiders CAT24C32WI-GT3 32-Kb I2C EPROM
- * Schrijfbeveiliging (WP) jumper om de EEPROM van de Raspberry Pi te programmeren.
- * Raspberry Pi GPIO-interface: Sullins Connector Solutions PPTC202LFBN-RC of compatibele 40-pins, dual-row (2 × 20), doorlopende headerconnector met een pitch van 0,100 " (2,54 mm). Er zijn korte (3,20 mm) en lange (12 mm) contactlengte-connectoren beschikbaar.
- * 2 x M2 montagegaten (2,75 mm diameter) compatibel met Raspberry Pi Hat-specificaties.

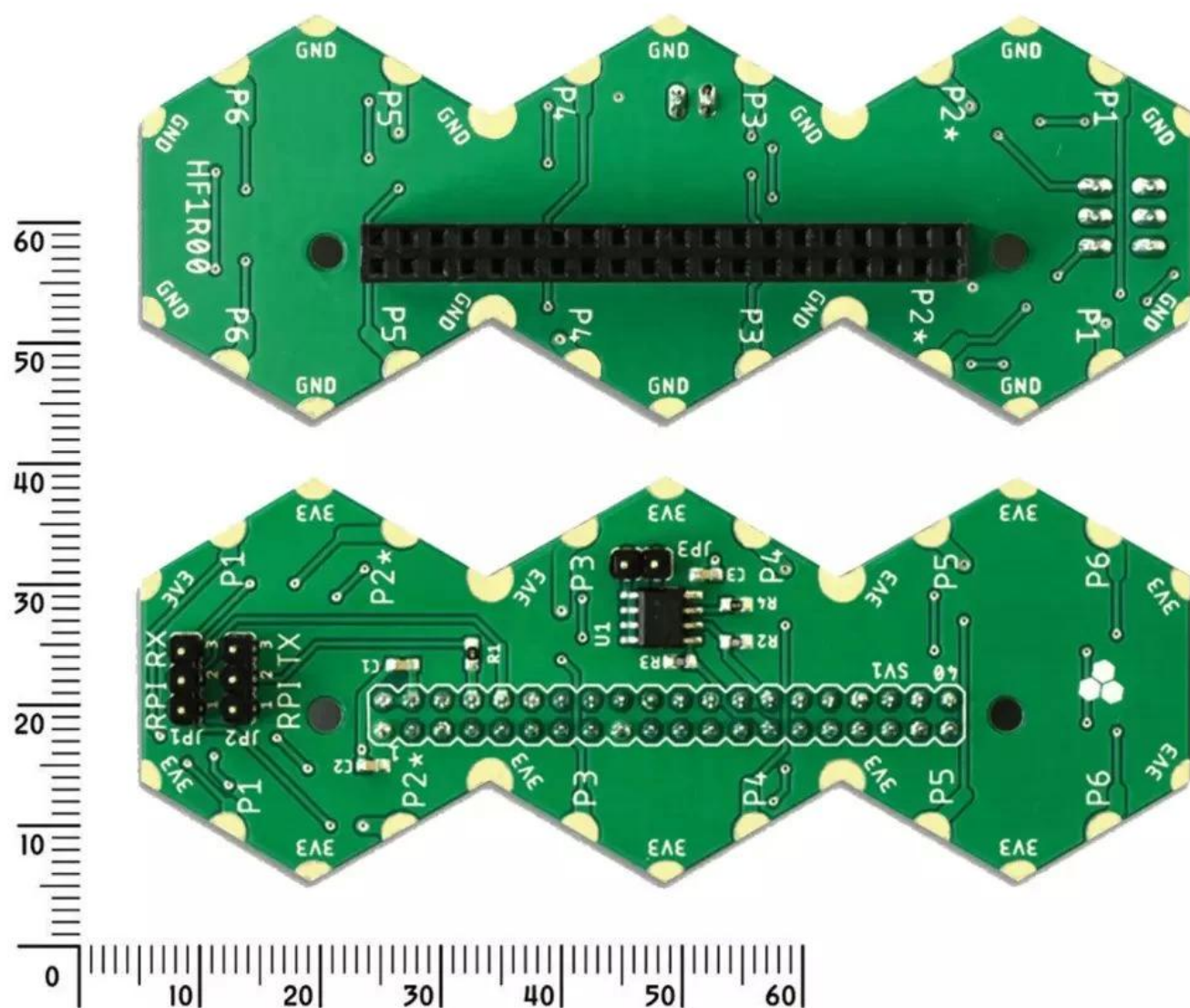
Back-End

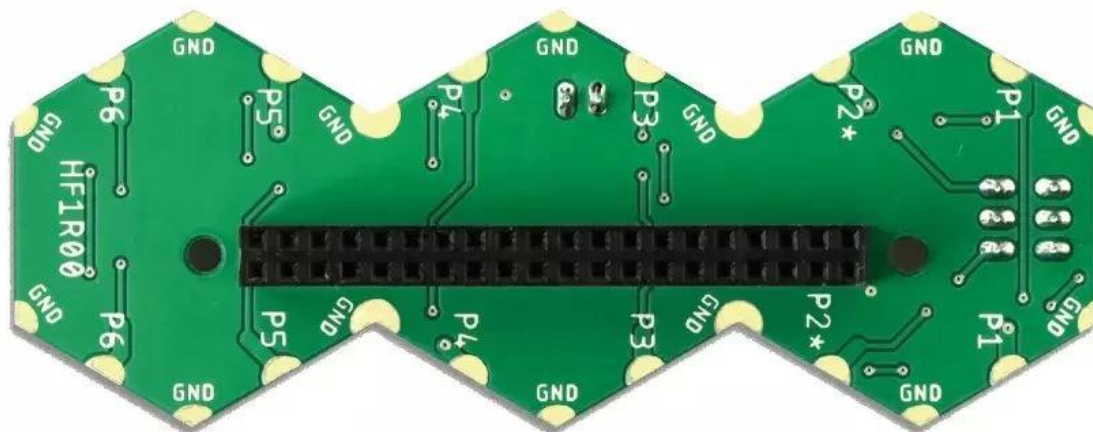
- * Zes Hexabitz-compatibele arraypoorten en 14 voedingspoorten (+ 3,3 V en GND).
- * P2 maakt verbinding met de Raspberry PI seriële poort (RXD0, TXD0). U kunt met jumpers selecteren welke kant van de interface verbinding maakt met de Raspberry Pi seriële poort.
- * Array-poorten P1, P3, P4, P5 en P6 zijn fysiek verbonden met hun tegenovergestelde poorten over de interface, zodat modules die aan beide zijden van de interface zijn gesoldeerd, rechtstreeks met elkaar kunnen worden verbonden.
- * Module 3.3V geleverd door de Raspberry Pi ingebouwde 3.3V voeding.

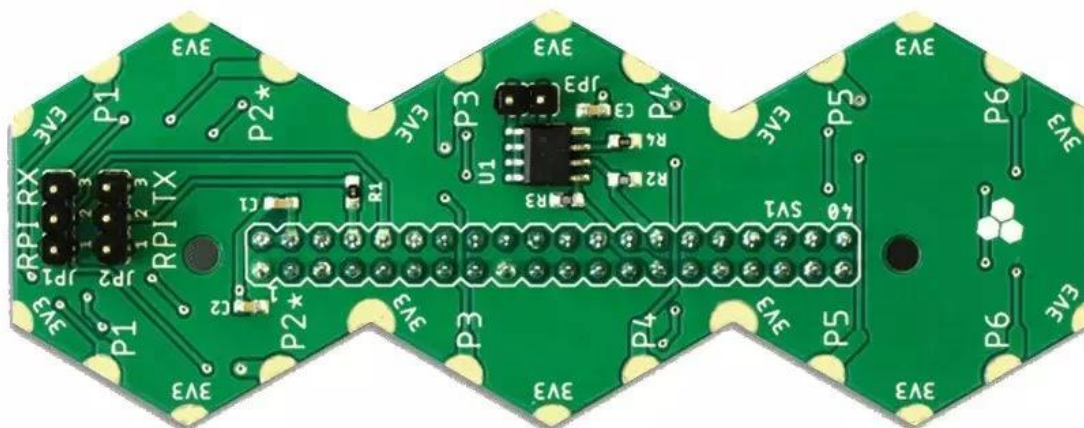
Fysieke eigenschappen

- * Vorm: 3 x zeshoek
- * Grootte: enkele zeshoek: 30 mm korte diagonaal, 17,32 mm zijde. Totale afmetingen: 90 mm x 34,64 mm.
- * Gebied: $23,4 \text{ cm}^2$
- * Gewicht: 14 g
- * Soldermask Kleur: Donkergroen
- * Oppervlakteafwerking: ENIG (goud) of HASL-LF (tin)

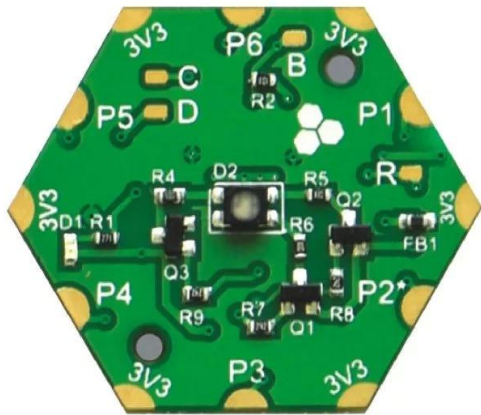
Fabrikant van optische modules China







HEXABITZ QUICK START GUIDE

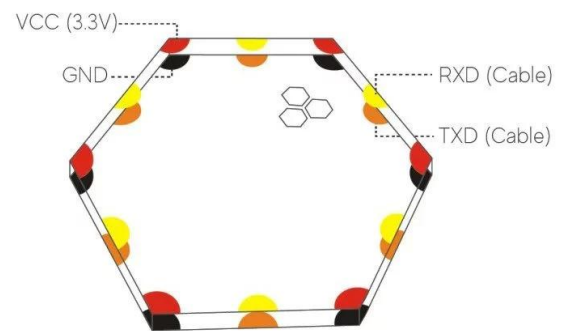
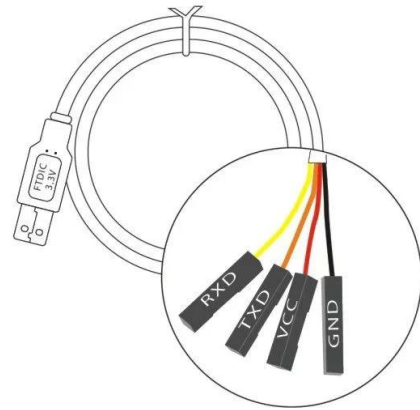


HOIROx RGB LED

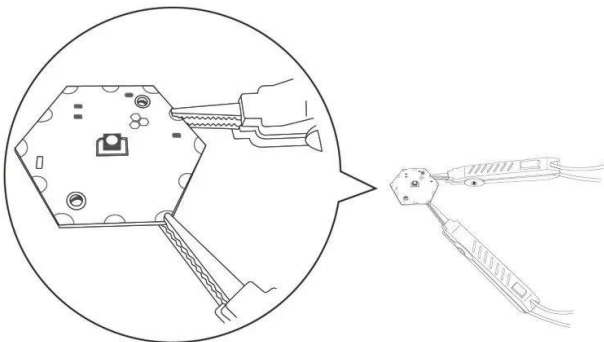
link



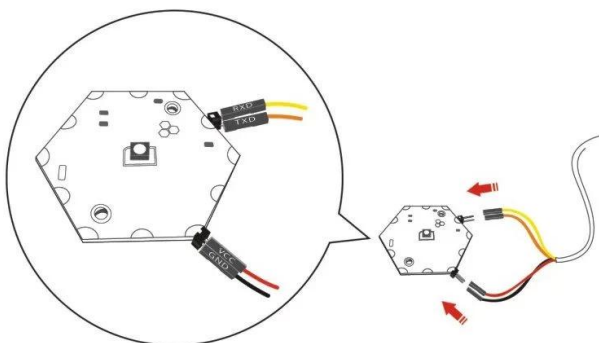
Re-37-19



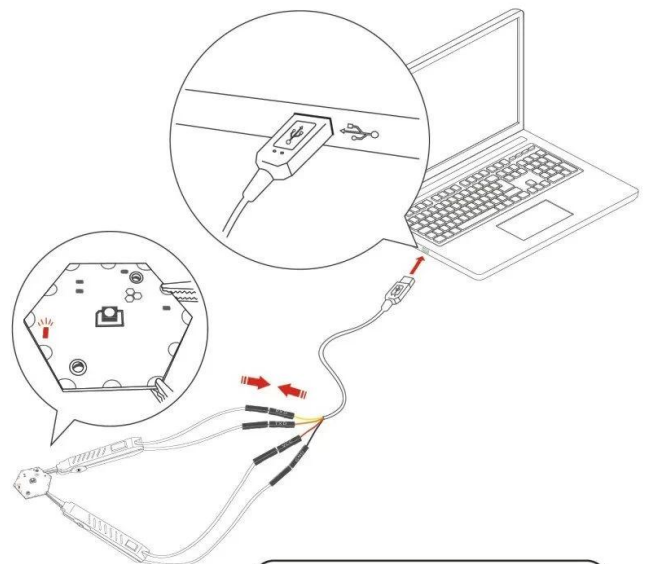
1



OR



2



Need to
update firmware?



link

3



RealTerm
(Windows)



Putty
(Windows/Mac/Linux)



SecureCRT
(Windows/Mac/Linux)

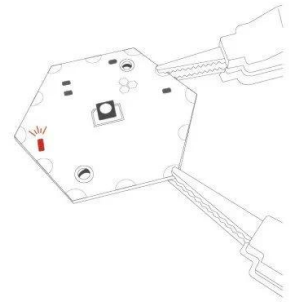
Use your favorite terminal software with these settings:

- o Baudrate: 921600
- o Display Format: Ansi
- o Parity: none
- o Data Bits: 8
- o Stop Blt: 1
- o Hardware Flow Control: none

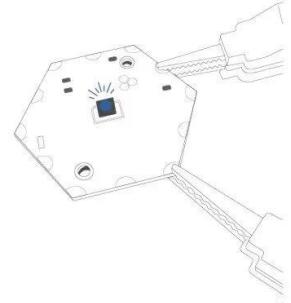
Open the virtual COM port and hit the ENTER key.
Module will respond with a welcome message.

Try some CLI commands:

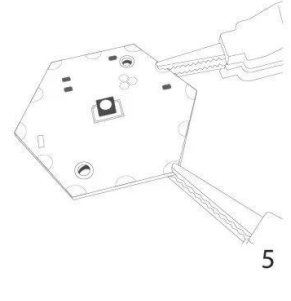
» ping



» color blue 30



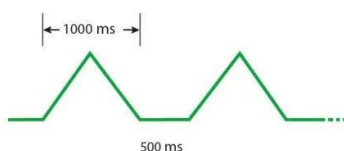
» off



4

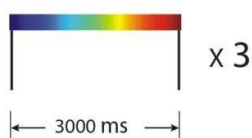
5

» dim green updownwait 1000 500 inf



» off

» sweep fine 3000 3



Type » help for more CLI commands.

Check module documentation, schematics, firmware
and design files in the Resources tab.



Resources



Related Projects

6

7

O-LEADING
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**

QUALITY IS OUR CULTURAL



Production Process

18 years experience in one-stop PCB and PCBA, we can make your idea come true,



Ons team



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Certificeringen





No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

Page 1 of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED

1313, FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. : RP19-005089 - SZ

Date of Sample Received : 22 Mar 2019

Testing Period : 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Test Requested : Selected test(s) as requested by client.

Test Method : Please refer to next page(s).

Test Results : Please refer to next page(s).

Conclusion : Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PDBEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina Fan
Approved Signatory

[illegible]

*SOS Ship No.4, Jiaxing Industrial Park, No.42, Jiaxing Road, Jiangsu District, Shanghai, China 518129 | (86-755) 26328888 | (86-755) 83106190 | www.sgschina.com on
 in english: CN.Dongsheng@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description:

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
SN1	SZX19-005304.001	Green™PCB

Remarks :

(1) $1 \text{ mg/kg} = 1 \text{ ppm} = 0.0001\%$

(2) MDL = Method Detection Limit

(3) ND = Not Detected (< MDL)

(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Q27
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	8
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tri bromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tri bromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed and available on request or accessible at <http://www.kals.com/termsandconditions> and/or its standard terms and conditions of sale. Documents are issued subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.kals.com/termsandconditions> and/or its standard terms and conditions of sale. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is deemed to have accepted the terms and conditions of sale and the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. The Company's liability to its Client is limited by the Client's instructions. If any The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced without the prior written consent of the Company. The Company's liability to its Client is limited by the Client's instructions. The appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the samples tested.

or email: CN.Docs@techdata.com
SGS Bldg. No. 1, Jiefang Road, Phase 1, Hua-Ping District, Longgang District, Shenzhen, China 518129 t (86-755) 25328866 f (86-755) 83106190 www.sgsgroup.com.cn
中国·深圳·龙岗区平湖街道江平路1号SGS大厦 邮编: 518129 t (86-755) 25328866 f (86-755) 83106190
e: sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max					
	Min	Min			Area	Solder	Oper	Meets	C		
	Edge	Thk			Diam	Limits	Temp	Flame	UL796	T	
mm(in)	mm(in)			mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I	
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Process Capability

PCB-productiemogelijkheden		SMT-productiemogelijkheden	
Layer Count	1 Laag-32 Laag	PCB-materiaal	FR-4, CEM-1, CEM-3, op aluminium gebaseerde plaat
Afgewerkte koperdikte	1 / 3oz-12oz		
Min Lijnbreedte / afstand intern	3.0mil / 3.0mil	Max PCB-grootte	510x460mm
Min Lijnbreedte / afstand extern	4,0 mil / 4,0 mil	Min PCB-grootte	50x50mm
Max. Beeldverhouding	10: 1	PCB-dikte	0,5 mm - 4,5 mm
Plaatdikte	0,2 mm - 5,0 mm	Plaatdikte	0,5-4 mm
Max. Paneelgrootte (inch)	635 * 1500 mm	Min Components-grootte	0201
Minimale grootte boorgat	4mil	Standaard chipformaat component	0603 en groter
Plated Gattolerantie	+/- 3mil	Component max hoogte	15mm
Blind / Buried Vias (All-typen)	JA	Min. Loodhoogte	0,3 mm
Via opvulling (geleidend, niet-geleidend)	JA	Min BGA-balhoogte	0,4 mm
Basis materiaal	FR-4, FR-4high Tg. Halogeenvrij materiaal, Rogers, aluminium voet, Polyimide, zwaar koper	Plaatsingsprecisie	+/- 0,03 mm
Oppervlakteafwerkingen	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion zilver, Immersion Tin, Gold fingers, Carbon inkt		

Verpakking en levering

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

FAQ

1. Hoe zorgt O-Leading voor kwaliteit?

Onze hoge kwaliteitsstandaard wordt bereikt met het volgende.

- 1.1 Het proces wordt strikt gecontroleerd volgens de ISO 9001: 2008-normen.
- 1.2 Uitgebreid gebruik van software bij het managen van het productieproces
- 1.3 State-of-art testapparatuur en gereedschappen. Bijv. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI (Automated Optical Inspector) en ICT (in-circuit testen).
- 1.4 Toegewijd team voor kwaliteitsborging met analyseproces voor mislukte casussen
- 1.5 Continue opleiding en opleiding van personeel

2. Hoe houdt O-Leading uw prijs concurrerend?

In de afgelopen tien jaar waren de prijzen van veel grondstoffen (bijv. Koper, chemicaliën) verdubbeld, verdrievoudigd of verviervoudigd; De Chinese valuta RMB was 31% hoger dan de Amerikaanse dollar; En onze arbeidskosten stegen ook aanzienlijk.

O-Leading heeft onze prijzen echter stabiel gehouden. Dit is volledig onze eigendom van onze innovaties in het verminderen van kosten, het vermijden van verspilling en het verbeteren van de efficiëntie. Onze prijzen zijn zeer concurrerend in de branche op hetzelfde kwaliteitsniveau.

Wij geloven in een win-win-samenwerking met onze klanten. Ons partnerschap zal voor beide partijen voordelig zijn als we u een lage prijs en kwaliteit kunnen bieden.

3. Welke soorten boards kan O-Leading verwerken?

Gebruikelijke FR4, high-TG en halogeenvrije boards, Rogers, Arlon, Telfon, aluminium / koper-gebaseerde boards, PI, etc.

4. Welke gegevens zijn nodig voor de productie van PCB's en PCBA's?

4.1 Stuklijst (stuklijst) met referentie-aanduidingen: componentbeschrijving, naam van de fabrikant en onderdeelnummer.

4.2 PCB Gerber-bestanden.

4.3 PCB-fabricagetekening en PCBA-montagetekening.

4.4 Testprocedures.

4.5 Eventuele mechanische beperkingen zoals montagehoogte-eisen.

5. Wat is de typische processtroom voor meerlagige PCB's?

Materiaal snijden → Innerlijke droge film → Inner etsen → Inner AOI → Multi-bond → Layer stack up Pressing → Drilling → PTH → Panel Plating → Outer Dry Film → Pattern Plating → Outer etching → Outer AOI → Solder Mask → Component Mark → Surface finish → Routing → E / T → Visuele inspectie.

6. Wat is de belangrijkste uitrusting voor HDI-productie?

De belangrijkste uitrustingslijst is als volgt: laserboormachine, persmachine, VCP-lijn, automatische belichtingsmachine, LDI en etc.

De apparatuur die we hebben is de beste in de branche, laserboormachines zijn van Mitsubishi en Hitachi, LDI-machines zijn van Screen (Japan), automatische belichtingsmachines zijn ook van Hitachi, ze zorgen er allemaal voor dat we aan de technische eisen van de klant kunnen voldoen.

7. Hoeveel soorten oppervlakteafwerking kan O-lood doen?

O-the leader heeft de volledige serie oppervlakteafwerking, zoals: ENIG, OSP, LF-HASL, gold plating (zacht / hard), immersion silver, Tin, silver plating, immersion tin plating, carbon ink en etc. ... OSP, ENIG, OSP + ENIG die vaak worden gebruikt op de HDI, we raden meestal aan om een client of OSP OSP + ENIG te gebruiken als de BGA PAD-grootte kleiner is dan 0,3 mm.

8. Wat zijn uw mogelijkheden voor FPC? Kan O-Leading ook SMT-service bieden?

O-Leading kan FPC fabriceren van enkellaags tot 8-laags, het werkpaneel kan zo groot zijn als 2000 mm * 240 mm, zie de details op de pagina "Flex Capability"

We bieden ook SMT one-stop service aan de klant.

9. Wat zijn de belangrijkste factoren die de prijs van PCB's beïnvloeden?

Materiaal;

Oppervlakteafwerking;

Technologische moeilijkheid;

Verschillende kwaliteitscriteria;

PCB-kenmerken;

Betaalvoorwaarden;

Verschillende productielanden.

10. Wat is de definitie van PCB, PWB en FPC en wat is het verschil?

PCB is een afkorting voor Printed Circuit Board;

PWB is de afkorting van Printed Wire Board, dezelfde betekenis als Printed Circuit Board;

FPC staat voor Flexible Printed Board.

11. Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij de keuze van het materiaal voor een printplaat?

Onderstaande factoren moeten in overweging worden genomen wanneer we het materiaal voor PCB kiezen:

De Tg-waarde van het materiaal moet hoger zijn dan de bedrijfstemperatuur;

Laag CTE-materiaal heeft goede thermische stabiliteit;

Goede thermische bestendigheid: Normaal gesproken zijn PCB's nodig om 250 °C gedurende minimaal 50 seconden te weerstaan.

Goede vlakheid; Met het oog op de elektrische eigenschappen wordt materiaal met lage verliezen / hoge permittiviteit gebruikt op hoogfrequente PCB's; Polyimide glasvezelsubstraat gebruikt voor flexibele PCB;

Metalen kern wordt gebruikt wanneer het product een strikte eis van warmteafvoer heeft.

12. Wat zijn de voordelen van de rigid-flex PCB van O-leading?

De rigid-flex PCB van O-leading heeft de karakters van zowel FPC als PCB, en kan dus in sommige speciale producten worden gebruikt. Het ene deel is flexibel en het andere deel stijf, het kan helpen de binnenruimte van het product te besparen, het productvolume te verminderen en de prestaties te verbeteren.

13. Hoe maak je de impedantieberekening?

Het impedantiecontrolesysteem wordt uitgevoerd met behulp van enkele testcoupons, de SI6000 soft en de CITS 500s-apparatuur van POLAR INSTRUMENTS.

De apparatuur meet de impedantie op een representatieve coupon voor de spoorconfiguratie waarvan de klant ons een bepaalde waarde en tolerantie heeft gegeven.